

会 員 各 位

一般社団法人日本食品包装協会
理事長 石谷 孝佑

[第9回 Next Package 2026“人と技術の交流が未来を包む“]への

出展ご参加のお願い

拝啓 陽春の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より、当協会の事業運営に格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

昨年は皆様のご協力により『第8回 Next Package 2025』を盛況のうちに開催できましたこと、心より感謝申し上げます。お陰様で展示会には854名の方々にご参加いただきました。

今年も展示会『第9回 Next Package 2026“人と技術の交流が未来を包む“』を開催いたします。ここに、出展企業様への参加募集のご案内を申し上げます。

『Next Package2026』は、自社製品の紹介(会社紹介、ご提案等)、包装材料に関する情報収集を希望される企業様が一堂に会することのできる展示会です。昨年の盛況を受け、今年も食品企業様をはじめ多数の来場者にご参加いただければと存じます。イノベーターで持続可能な包装材料や、フードテックビジネスのヒントとなるような包装技術に関しても多くの提案や活発な情報交流が期待されます。是非とも本展示会にご出展、ご参加下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 主 催 : 一般社団法人 日本食品包装協会
 2. 参加方法 : ポスター・商品展示による展示会出展(秋葉原UDX ギャラリー L型スペース)
 3. 開催日時 : 2026年11月26日(木)10:00~17:00
 4. 申込期限 : 2025年 9月18日(金)
- ※出展数には限りがあります。ご承知おきください。
5. 申込方法 : 添付の「出展申込書」に、必要事項明記の上、事務局に送付をお願いします。
 6. 出展費用 : 60,000円(税込)/企業

ご不明な点やご質問等がありましたら、なんなりとお問い合わせください。

事務局:(一社)日本食品包装協会 石井事務局長

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1-5-1

TEL: 03-3669-0526 FAX: 03-3669-1244

E-MAIL: shokuhou@j-fpa.com

以上